

- (11) 多개世章 (Publication Number): 1990-112201 (1990.04.24) (ト日本語/世譜(JP)) (・空飛込む公田보フ)

- (f3) 是世藝病 (Kind of Document): A (Unexamined Publication)
- (21) 養殖世底 (Application Number): 1988-263908 (1988.10.21)

* (75) 整智基 (Inventor): ENDO KAZUMASA, YAMAGISHI YASUYOSHI

■ (73) 출원인 (Assignee) : HITACHI LTD,

대표출원인명: HITACHI LTD. (A00007)

(37) 3.2 (Abstract): PURPOSE: To prevent a glass insulation formed on a resistor from being damaged anthe resistance from the fluctuation by a method wherein the glass insulation is protect material which absorbs impact.

CONSTITUTION: Thick film conductors 3 are formed on a ceramic substrate 5 by printi a thick film resistor 4 which is connected to the conductor 3 is formed by printing and, glass insulation 2 is formed on it by printing. Then, a printed resin unit 1 is formed on insulation 2 on the thick film resistor 4. With this constitution, the damage of the glass 2 on the thick film resistor 4 can be avoided and the fluctuation of the resistance avoided.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO&JAPIO

· DHER:





......

· (51) 岩湖傳為經典 (IPC):

H01C-007/00: H01C-017/24: H05K-003/28

FI:

· (30) 무선권번호 (Priority Number) :

· 본 목하를 우선권으로 한 목하 :

WIPS IN SEE

B 패일리/법적상태 일광보기

(♥ WIPS 패밀리 보기

Full Text Download



고객센터 : 02-726-1100 | 팩스 02-362-1289 1 메일 : help@wips.co.kr Copyright@1998-2006 WIPS Co.,Ltd. Alf rights reserved.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-112201

@Int.CL 5 H 01 C H 05 K

識別記号 庁内整理番号 8525-5E 7303--5E

〇公開 平成2年(1990)4月24日

ACA 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

60発明の名称 厚膜混成集種同路

> 顧 昭63-263908 创特

題 昭63(1988)10月21日 @#K

70発明者 潦 一 政 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 庙 能

所權浜工場内

所横浜工場内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

株式会社日立製作所 何代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

- 1. 発明の名称
 - · 厚膜温成级税回路

の出 質の 人

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 印刷振抗体上にガラス保護膜を形成した耳膜 湿成集種国路において抵抗体のガラス保護際上 の抵抗体部またはガラス保護限令体にレンジ印 刷照を設けたことを特徴とする以際以此単格同
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は厚膜混成集積回路に係り、厚膜抵抗体 の抵抗値の安定化に好適な厚膜器成集積回路高品 質化、高信頼性化に関する。

[従来の技術]

従来の原際組成単緒同路の原轄抵抗体の形成方 法は実開昭62~31402号に記載のような厚 膜抵抗体上にガラス絶縁体を印刷して形成しただ けのものが一般的であった。

(発明が解決しようとする解析点)

. . .

上記提来技術は原膜抵抗体上にガラス絶縁体を 印刷しただけで製品とするものが多く、この場合 製品の取り扱いに際して製品相互が触れ合い原際 紙袱体上のガラス鉄線体に引きかき盛や打ち傷が 禁生し、抵抗値が変化してしまい、回路機能が損 なわれる問題があった。特に厚膜混成集積回路に てファンクショントリミングを行なっている製品 については、抵抗値のわずかな変化により特性値 大幅に変化してしまい製品が全く機能しなくなり、 大きな問題があった。

本発明の目的は上記問題に対し安値なしかも容 異な方法にて低抗体上のガラス絶縁体の傷防止を 図り、抵抗症の姿動を無くすことにある。

[製頭を解決するための手段]

上記目的は、抵抗体上のがラス絶縁体部を衝撃 吸収させる材料にて保護することにより選成され ٥.

(作用)

抵抗体上のガラス絶縁体部に偏をつけたときの 紙抜銃影動は、抵抗体とガラス絶雑体が相互に密

2

融相を形成しているため、ガラス総線体の一部に 低がつくと抵抗体部にまで影響をレメてしまう。 とにより生する。しかもガラス他操体は抵抗体よ り低温にで機成するため軟質のガラスを削いてお り、傷つき易い性質をもっている。そこでガラス 総線体と機能報を形成しない類壁吸収力のある機 関係で保護することが効果的であり、レジ派であ 解により無数することが効果的であり、レジ派であ

る。 (実施例)

以下、本発明の一実施例を第1回、第2回と第 3回により説明する。

第1回は新回園を示す。全体の特別はセラミック基板上に印刷により解顯導体を形成したのち、これに独する原質経営体、さらにはこの上部にガラス純線体を印刷により形成する。つぎに外既延 依上部のガラス純線体上にレジン印刷体を形成させる。

第2回は第1国の平面関の一例を示す。本國は ファンクショントリミングしていない抵抗体のレ 第3関は第1関の平面側の他の例を示す。本関 はファンタショントリミングする整筑体のレジン 印刷に関するもので、この場合は耐高を解験に 厚umを拡張をとりミングを行なう必要があるため レジン印刷体にトリミング関ロ部を設け、それ以 外の厚顔低抗体を側面側で保護したものである。

以上、実務例に示したように厚膜抵抗体上部の ガラス機能体に創業吸収力のあるレジン印制体を 形成することにより、厚膜抵抗体上部のガラス機 静体の偏視生を関止することができ、抵抗低変動 を無くすために効果がある。

(登明の効果)

本売明によれば、厚膜抵抗の傷による抵抗値変 動が阻止できるので厚膜能成集積回路の高信頼化 に効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の序膜提成集積回路 の解析面回、第2回は第1回の平面圏の一例、第

代理人弁理士 小 川 勝 男

. 5 .